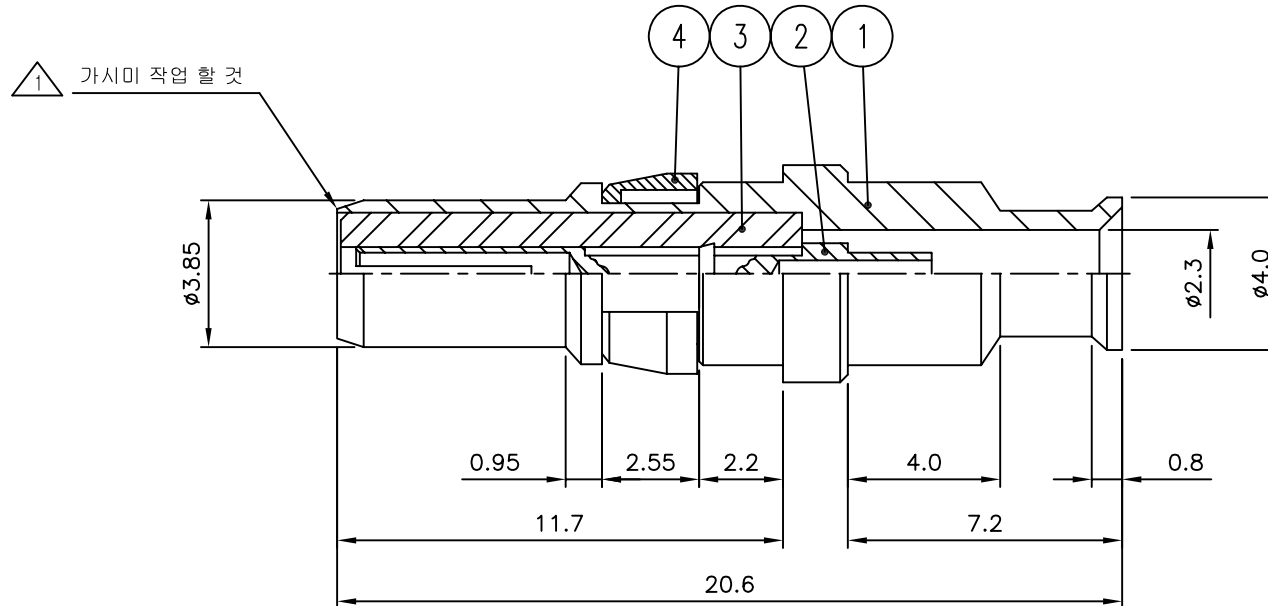


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	I.C.KIM		2001.11.26.
1	[설번 No.201612-0011] 가시미 작업 지시 추가	G.Y.KIM	I.C.KIM	2016.12.08.
2	[설번 No.201802-0003] 오므림 작업 시 유의사항 문구 추가	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.02.21.



※ 조립 시 유의사항※ △2

- 오므림 후 전장 길이 20.55mm 이하로 관리할 것.
- 오므림 후 외경치수 확인할 것.
- 조립 JIG
 - 상지그 : DEQ00239
 - 하지그 : DEQ00124-2

4	SPRING RING	1	BeCu C17300	Nickel Plate	DSR00031-5/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00887-N/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00932-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD01161-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2018. 02. 21.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL	-	CHECKED BY		TITLE D-SUB50 CABLE JS 85TP
		DRAWN BY	S.Y.EUN	
FINISH	-	SCALE	5/1	DWG NO. CN00638-7/1 REVISION 2 SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	